

## MX130S2 / TX120S3 カバーの取り外しに関する注意事項

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
本装置のカバーを取り外す上での注意事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご使用くださいますようお願いいたします。

2012年4月  
富士通株式会社

### ■カバーの取り外しについて

環境規格 (EMI/ESD 等) を満足するためにカバーの取り付けを強めに設定しております。  
カバーの取り外し難い場合は、下記手順にて作業してください。

#### ■用意するもの

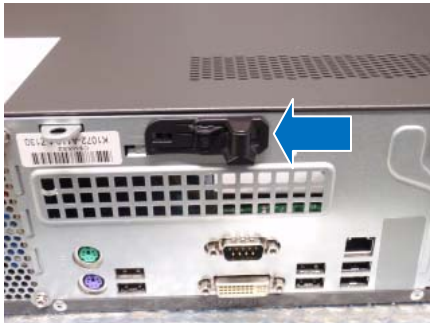
取り外す前に下記のものを用意してください。

1. 柔らかい布 (もしくは装置が滑らなくなるような敷物)
2. 小さめの柔らかい布

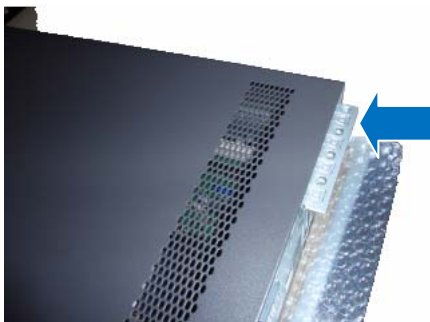
#### ■取り外し手順

1. 作業台の上に、柔らかい布 (もしくは装置が滑らなくなる敷物、以下 敷物とする) を敷きます。
2. 敷物の上に本装置の後側が正面となるように置きます。  
※下図ではエアークャップを敷物としています。

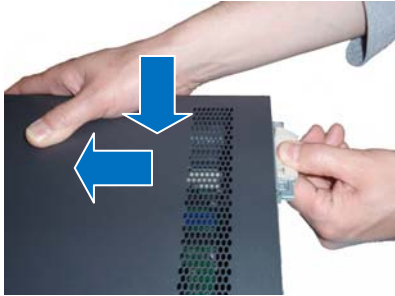
3. レバーが所定の位置に固定されるまでレバーをスライドさせます



4. 小さめの柔らかい布を使用して PCI スロットの突起部を持ちながら、



5. 片方の手でカバー上部(下図付近)を押さえ、カバーをスライドさせます。  
※カバー上部を押さえる際、装置下側へ力を入れながらスライドさせると取り外し易くなります。



## 重要

- カバーの取り外しを行う場合、必ず柔らかい布等を使用し、作業を実施してください。
- カバーの取り外しを行う場合、サーバおよびすべての周辺装置の電源を切ってください。また、電源ケーブルをすべてコンセントから抜いてください。ケーブルを抜かなかった場合、感電の恐れがあります。
- 安全上の注意事項に関する詳細は、「アップグレード&メンテナンスマニュアル」31 ページ の「注意事項」の章を参照してください。

以上